

台灣工程科技與應用醫學學會 函

聯絡地址：10608 台北市大安區忠孝
東路三段 1 號

(光華館二樓 212 室)

立案字號：台內團字第 1040013652 號

聯絡人：蕭翊婷秘書

聯絡電話：0910-565-593

電子信箱：twsetpm@gmail.com

受文者：教育部技術及職業教育司

發文日期：中華民國 109 年 8 月 31 日

發文字號：工程科技醫學字第 1090006 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：(1)年會議程、(2)大會活動海報兩張、(3)交通資訊，共四份文件。

主旨：本會謹訂於 109 年 12 月 13 日假 集思北科大會議中心
二樓感恩廳舉辦「人工智慧與醫療應用研討會」及「2020
第三屆醫療工程創意專題競賽」，敬請協助公告並轉知各
大專院校教職員及學生踴躍投稿參加，請 察照。

說明：

- 一、本會為鼓勵學生參與學術研究並促進產學合作需求，提升工程與醫學應用之科技水準，舉辦醫療工程創意專題競賽，提供豐渥獎金給優秀參賽者。
- 二、期盼藉由論文發表，達到各界專業交流之目的。於本研討會發表之論文將擇優刊登於本會官方專業 HT 期刊。
- 三、活動時間：109 年 12 月 13 日(星期日)上午 8 時 30 分至下午 5 時。
- 四、活動地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段 1 號-億光大樓) 二樓感恩廳。
- 五、徵稿時間：即日起至 109 年 10 月 31 日論文收件截止。
- 六、投稿信箱：twsetpm@gmail.com。
- 七、相關資訊請參閱活動海報，詳情已公布於本會官網(<https://reurl.cc/e8Evom>)。
- 八、如有任何問題歡迎洽本會蕭秘書，電話：0910-565-593，



將竭誠為您服務。

九、對 貴司全力支持本會之隆情厚誼，謹申謝忱。

正本：教育部技術及職業教育司、教育部高等教育司、教育部資訊及科技教育司（依照單位首字筆畫排序）

副本：本會文存

理事長 張文瀚

裝

訂

線